



REGIONE
PIEMONTE



CENTRO SERVIZI INDUSTRIE

13 Febbraio 2017

I Gruppi di Lavoro MESAP: idee e proposte per il 2018

MESAP

Innovation Cluster for Smart
Products and Manufacturing

Tommaso Beccuti

Guido Colombo

Mario Di Dio Busa

Giuseppe Miretti

MESAP Steering committee members



Gruppi di Lavoro e referenti

- Meccatronica applicata ai prodotti (MAP1)
Giuseppe Miretti - MECT
- Meccatronica applicata ai processi (MAP2)
Mario Di Dio Busa - Sistemi Avanzati Elettronici
- Sistemi avanzati di Produzione (SAP)
Tommaso Beccuti – Industrie Additive
- IT, business e tecnologie: (ITB)
Guido Colombo - ORCHESTRA

I partecipanti

I 4 Gruppi di lavoro sono definiti nello Statuto del MESAP

Gli associati vengono inseriti nel GDL di competenza all'atto dell'iscrizione a MESAP per

- Sviluppare e condividere idee in momenti dedicati
- Aggregarsi per promuovere attività e idee progettuali (che possono anche essere finalizzate a bandi pubblici)
- Conoscersi per attuare sinergie di business sul mercato
- Confrontarsi e svolgere analisi su tematiche e tecnologie di interesse comune
- Ai gruppi di lavoro possono partecipare anche appartenenti agli OdR

Le attività dei GdL

Ogni gruppo è autonomo nel decidere e sviluppare le proprie strategie nell'ambito delle linee MESAP

- Definire i proprio obiettivi e le proprie attività
- Organizzare i gruppi di lavoro
- Organizzare incontri/eventi
- Condividere i risultati con gli altri GDL
- Promuovere le attività e l'associazione verso l'esterno

I GDL nel 2018

Promuovere attività di sistema coerenti con il paradigma di
INDUSTRIA 4.0

Forte interesse alla tematica da parte:

- Di tutto l'ecosistema manifatturiero (locale, nazionale)
- Di tutti gli associati MESAP:
 - Manifatturieri
 - Produttori di macchine
 - Produttori di componentistica
 - Integratori
 - Fornitori di servizi
 - ICT e digitalizzazione

I GDL nel 2018

Un programma di filiera per I4.0 distribuito tra i vari GDL sulla base delle proprie competenze ed interessi specifici

- Integrazione tra sensoristica, sistemi tecnici ed ICT
- Smart products
- Machine learning
- Digital twin
- Smart maintenance
- Process improvement (AR, AI, QA, safety etc..)
- More TBD

Tematiche di lavoro per il 2018

Un programma di filiera per I4.0 distribuito tra i vari GDL sulla base delle proprie competenze ed interessi specifici

	MAP1	MAP2	SAP	ITB
Integrazione tra sensoristica, sistemi tecnici ed ICT		✓		✓
Prodotti intelligenti e robotica di servizio	✓			
Machine learning			✓	✓
Digital twin				✓
Smart maintenance		✓		
Process improvement (AR, AI, QA, safety etc..)	✓	✓	✓	✓
More TBD (es. Manifattura additiva)			✓	

Gruppi di Lavoro e contatti

- Meccatronica applicata ai prodotti (MAP1)
Giuseppe Miretti - gmiretti@mect.it - 337 216357
- Meccatronica applicata ai processi (MAP2)
Mario Di Dio Busa - dir@sisav.it - 340 7943343
- Sistemi avanzati di Produzione (SAP)
Tommaso Beccuti - tommaso.beccuti@industrieadditive.com -
339 5088155
- IT, business e tecnologie: (ITB)
Guido Colombo - colombo@orchestraweb.com - 393 9753750

13/2 – Ordine presentazioni associati

- MECT Lazzero tecnologie
- Interlogic + Wiicom Prisma Impianti
- SIS. AV CAT
- Novasis Innovazione Hexagon
- CAAR+KGR Varnish
- Orchestra
- Balluff
- Modelway
- Synarea
- Adgenera
- BEST
- Wave Informatica
- Robson
- AEC soluzioni

Grazie per l'attenzione